

**METHOD****METHOD X**

熱溶解積層法(FDM)方式	造形方式	熱溶解積層法(FDM)方式
0.02~0.40mm(20~400μm)	積層ピッチ	0.02~0.40mm(20~400μm)
PLA,Tough PLA,PETG	モデル材料	ABS,PLA,Tough PLA,PETG
最高60℃	ヒートチャンバー温度	最高100℃
PVA	サポート材料	PVA, Stratasys®SR-30
(X)190mm x (Y)190mm x (Z)196mm (シングル) (X)152mm x (Y)190mm x (Z)196mm (デュアル)	造形サイズ	(X)190mm x (Y)190mm x (Z)196mm (シングル) (X)152mm x (Y)190mm x (Z)196mm (デュアル)
(W)437mm x (D)413mm x (H)649mm / 29.5Kg	本体寸法/重量	(W)437mm x (D)413mm x (H)649mm / 32.0Kg
AC100V,4A, 50/60Hz, 消費電力：最大400W	電源 (消費電力)	AC100V, 8A, 50/60Hz, 消費電力：最大800W